

FPM-Trinity

～ 崭新的PCB制造机器 ～



数码印刷 + SMT



- 最大限度地减少废液废料
- 用于3D自由形状的设备制造
- 试制的交货期短

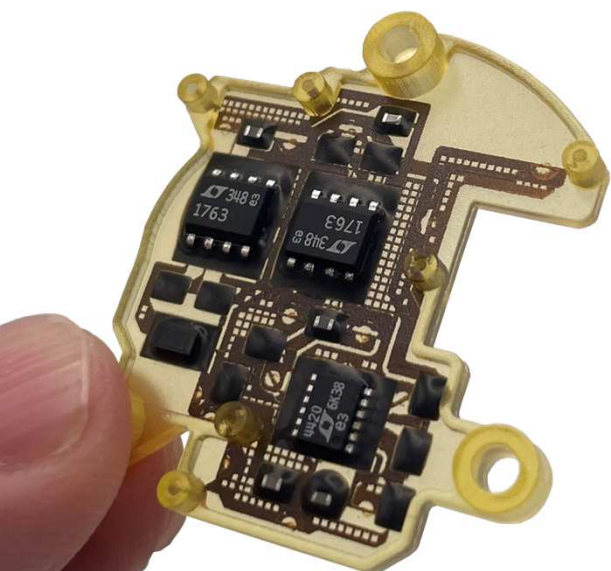


树脂的直接印刷成型

直接绘制电子电路

低温的表面元件贴装

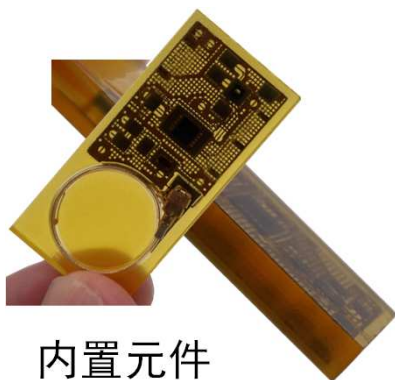




Shape Your Ideas !



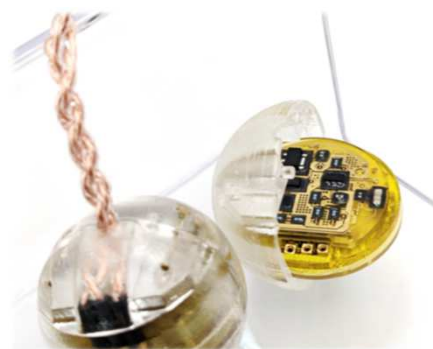
3D形状



内置元件



短交货期PoC



便于组装的形状

提供样品制造服务

	项目	设计规则	
形成电路	导电材料	银纳米墨水	
	厚度	4 or 7	um
	最小 L/S	140 / 200	um
形成树脂	最大成型尺寸	120 × 60	mm
	最大成型厚度	4	mm
	平台尺寸	120 × 120	mm
形成多层电路	最大层数	5	layers
	层间连接	盲孔	
元件贴装	连接材料	银浆	
	最小电极间距（外围）	0.5	mm
	最小元件尺寸	0.6 × 0.3	mm